

檔 號：

保存年限：

財團法人台灣設計研究院 函

機關地址：110 台北市信義區光復南路133
號北向2樓

聯絡人：林彤盈

聯絡電話：02-27458199

電子郵件：tungying_lin@tdri.org.tw

受文者：國立彰化師範大學

發文日期：中華民國113年11月20日

發文字號：台設字第1131051240號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件1-減碳包裝設計成果展 (附件一 A095K0000Q0000000_XC99330539_1131051240_doc1_Attach1.pdf)

主旨：本院執行經濟部國際貿易署113年出口產品減碳包裝標竿設計輔導計畫之「裝點未來 包包精彩-減碳包裝設計成果展」，敬請貴校協助轉發活動資訊，請查照。

說明：

- 一、裝點未來·包包精彩展出24個創新永續材料、70件減碳包裝設計案例，透過實際案例與設計互動，鼓勵綠色設計、減碳包裝、綠色出口與消費。以設計推動品牌包裝再造，實踐永續價值！
- 二、11/25至12/8【裝點未來·包包精彩 減碳包裝設計成果展】，活動資訊：<https://www.tdri.org.tw/49885/>，邀請貴校設計學院教職員與學生一同參與觀展。
- 三、聯絡窗口：台灣設計研究院，產業前瞻組，林小姐。電話：02-2745-8199 分機 539，E-mail：tungying_lin@tdri.org.tw。

正本：華梵大學、大葉大學、長榮大學、東吳大學、亞洲大學、東海大學、銘傳大學、中原大學、元智大學、實踐大學、義守大學、大同大學、逢甲大學、世新大學、靜宜大學、國防大學、國立中正大學、國立宜蘭大學、國立高雄大學、國立臺灣大學、國立清華大學、國立臺北大學、國立臺南大學、國立東華大學、國立政治大學、國立中興大學、國立中央大學、國立成功大學、國立中山

國立彰化師範大學

第1頁，共3頁



1130069101 113/11/20

大學、國立臺中教育大學、國立彰化師範大學、國立雲林科技大學、中國科技
大學、明志科技大學、僑光科技大學、樹德科技大學、弘光科技大學、嶺東科
技大學、景文科技大學、中臺科技大學、崑山科技大學

副本：

裝

訂

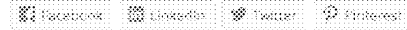
線

活動資訊 / 展覽資訊

裝點未來。包包精彩 減碳包裝設計成果展 Packaging Future, Making Better

2024-11-13

分享



◆全球每年浪費了4.4億噸包裝垃圾、使用13億公斤的塑膠包裝

◆塑膠產品的製造中，有約40%用來生產一次性包裝

裝點未來。包包精彩展出24個創新永續材料、70件減碳包裝設計案例，透過實際案例與設計互動，鼓勵綠色設計、減碳包裝、綠色出口與消費。以設計推動品牌包裝再造，實踐永續價值！

展覽資訊 (免費參觀)

展覽名稱 | 裝點未來。包包精彩 減碳包裝設計成果展 Packaging Future, Making Better

展覽日期 | 2024.11.25(一)-12.8(日)

開放時間 | 週一至週日 10:00 - 18:00

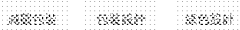
展覽地點 | G&G 文化產業實驗室 | 松山文創園區 / 東向製菸工廠# E203 (台北市信義區光復南路133號)

主辦單位 | 經濟部國際貿易署

執行單位 | 台灣設計研究院、中華民國對外貿易發展協會

策展單位 | DHH Studio東海醫院工作室、青沐設計

視覺設計 | 三頁文設計



分享